BEST AVAILABLE COPY

361039555 A FEB 1986

Ž.

(54) RESIN SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE WITH HEAT SINK (48) 25.2.1986 (13) JP

(11 61-39555 (A)

(22) 31.7.1984

(23) Appl. No. 59-158860 (71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO(1)

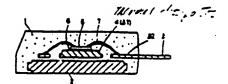
. .

(51) Int. Cl'. H01123.36

PURPOSE: To extend the life of titled device by a method wherein a semiconductor loading part is formed thicker than average thickness of lead frame to improve the radiating capacity while reducing especially transient heat resistance

and restraining temperature rise in case of switching operations.

CONSTITUTION: A semiconductor loading part 4 to be a bed 31 of lead frame is formed thicker than average thickness of lead frames 3. Then a semiconductor element pellet 5 is mounted on the semiconductor loading part 4 through the intermediary of a bonding member 6 such as solder etc. and then an electrode on the pellet 5 is connected to an inner lead of lead frame 3 by a metallic fine wire 7. Later a heat sink 2 is placed below a cavity of a transfer mold metal die and then the lead frame 3 is placed to be resin-formed. Finally the space between the semiconductor loading part 4 and the heat sink 2 is filled with thermoconductive epoxy sealing resin 1.



⑩ 日本 国特 許 庁(JP)

①特許出題公開

母公開特許公報(A)

昭61-39555

@Int Cl.

說別記号

厅内整理番号

母公開 昭和61年(1986)2月25日

H 01 L 23/36

6616-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

8発明の名称

放熟扳付街脂封止形半導体装置

俊 博

创特 取 昭59-158860

登出 取 昭59(1984)7月31日

母兒 明 者 加藤 母兒 明 者 小島

川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工場内

川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工場内

伸太郎 砂出 顋 人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 諸田 英二

1. 見明の名称

胜烈板付据新到北形半等体装置

- 2. 特許は末の範囲
 - 1 「研及又は抱数の単導体素子ペレットと、数 ペレットを拒載するための半導体指載感と、 民半級体信兵部を責备する成系会民間リード フレームと、耳ペレットとエリードフレーム とを住民するための全意類のと、上部が益り ードフレームの下面と所定の値距をへだてて 対応するように記載した政治版と、意間隠を 充頃しかつな此無板下面が食出するようにト ランスファ射算好止する熱征物性明局とによ りれ戻される原然仮行納路対止形半線は各層 において、江平県は揺転節の内庁を立り一ド フレームの平均内岸より厚くしたことを特徴 七丁石兹然板行胡斯到止形华峰体装置。
- 年頃は指数部がリードフレームのベッド部 であって、エリードフレームの他の部分と内 厚の異なる馬一郎以を用いたものである特許

副本の範圍到1項記載の政治症付的無対止形

- 3 半導体値転びがリードフレームのペッド部 と熱質数板との重合原よりなる特質類似の数 **副第1項記載の数熱板付供配列止形半線体は**
- 3. 我明の算確な説明

【兄弟のほぼ分野】

本見用は、な力用半切はな子などを拡散しこれ と絶称された放射板を有する放射板付数面別止形 |単単体収益に関するもので、例えば常動質型収別 要用パワートラングスタアレイなどに当用される。

【限期の技術分別】

平可は君子と政然派とが応及されている形式の 飲無便付款原列止形半導体品数の最近の提案例 (特点配59-25158月)について以下回面にもとず を説明する。 第48は上足単端は登台の外数中 面面(本見明に任るものも外数は成じである)で あり、1は対止制動、2は終付びだけが外投に取 れている意然性、コロリードがだけが外数に変れ

祖師場61- 30555(2)

ているリードフレームである。 おち回じ点無板 2の年配包である。 放然を2はアルミニワム系 金属チから打扱的工して得られたものである。 政性を2と供应との任意を向上させるために終む に思め込まれる辺(数4回参照)には低度が弱く なるように及し25及び26が、また部局との月 丘にあたる上匝にほ27が形成されている。 放 姓氏がアルミニウムであるとアルミニウムの熱圧 重点数(23.6×10⁴/で)は初配のそれ(24× 10ペ/で)に近いので対止場の広急艦のそりはほ とんど問題にならないので上記の登し25及び 26世びに頃27を設けなくてもよいが、貿易食 区の場合には何難との無配筋係数差が大きいので この祖し及び爲者の工夫が大切である。. 気6包 はリードフレーム3の平面包でありリードフレー ムさは花数の半口は黒子ペレットを搭載するペッ ドボる 1 とりードボ 3 2 と フレーム 3 3 とからな っている。 リードフレーム 3 に 段系立及来を立 打か工していられ内をは均ってある。

ガ7回はこの従来所の放然板付付額目止形半導

新版対比形半級は発揮を提供することにある。 (京朝の取り)

すなわち不見明は、特別は米の配配に足取したように、単海仏案子と政性医が応信されている政 性優付保証は上部単海は基理において、半線は優 性悪の内容をリードフレームの平均内原より厚く したことを特別とする政策を付めた月止形半線は はなさについて、即4回IV — IV むにおうじ大断面 医を示したものである。 「応信において6は、中 単体ステベレット 5 (以下ベレット 5 と略称する) とリードフレームペッドな3 1 とを回着する回む 題、7 はベレット 5 とリードフレームリードが 3 2 とを意味する食食研除、そして腎止郁酸 1 は 致熱度 2 の一面が詳出するようにトランスファ成 形されている。

(食具は紙の口が点)

上記の以来例の平均は延度では点然性を延化させる加工組立度回をなくすることができて変定な意思を対抗が持られるが、無難抗の点で十分協定できるものでなくさらに致酷性の改善が設まれる。 特に追取然が次を低減し、スイッチング動作時の の位上界を取入ることにより反応な化をはかることが必要な無路となっている。

: R町の目的)

本見のの色的は、収集的の非常は製力に比し点 熱性を向上し、特に適致熱質がそれ或し、スイッ チング制作に適合した新原な構造の地段放無値句

日間である。

なお半値はほどの下近に2下面と放無板上面との個形の制で圧が立により、 また半均は混びでしたの上面は到止的形の高さおよび半均はボチベレットとリードフレーム とそを取りるの医療的がベレットに移動しゃすく なることがによりその保証がよめられる。 ・半年は毎紅形の内がは上足の条件

14間壁 61- 39555(3)

により一定に以内に以后される。

【尺明の実更別】

以下本名明の一支圧例につき因而にもとずせば 本兄明による飲色板付納額対止形半切 mra. 4. 猛撃の外世平断的お上び放撃板は、数4配およ びまち唇に示す及来の半導体を置の外数年配包お よび放然板とそれぞれ寄しく、また本質明に使用 されるリードフレームは半半は延転形(ベッド型 31)を外を外6回に示すは来のリードフレーム とはば同一である。 なお第1回ないしま6回に おいて周符号で示したものはそれぞれ周一郎分を あらわす。 別1回は、本見明の放無板付表監督 止影半界は空気について気4回のV-NOに拾う 蛇大節正名である。 この実施例においては半導 化ほぼびくはリードフレームのベッドが31と広 - であり応用に約 (1.0~ 3.0) emとなっている。 ベッドが31及び結准するベッドだ31にはさま れるインナーリード町のこく一郎とを取くその他 のリードボのはなはわ (0.4~ 0.8) まてあり、 したがって半線は接板型との皮がはリードフレー

なっているので熱なは低としての効果を出すことができ、本名明の登ましい実施をは (特許請求の配面 第 2 明記は) である。 第 2 8 は本名明の他の実施所である。 第 1 回とは半級はほぼあるの数字の低い方が異なっていて、半級は集子ペレット 5 と金属に取 7 の町立工程に対失がある。 しかしながらは熱効果に関 1 医の数理と来 2 回のは習とほぼ殴罪である。

ムの平均の基よりあくなっている。 リードブレ - ムは農業企業表を打造加工して切られるが、あ らかじめペッド部には当する部分の芸な産業の内 **用とその色の部分の肉厚とそお足のとおりとした** 質素企品の異形はが使用される。 年春は菓子ペ レット5は半田寺の住台がおらを介して早時はほ 最高4上に取り付けられている。 また金皿紙袋 7 (アルミニウムの又は金田等)で上記ペレット 5上の耳指(居永セナ)とリードフレーム3のイ ンナーツードびとが意思されている。 その歩紋 当後2モトランスファモールド企型のキャビティ 下郎に私回したのち、上記リードフレーム3モモ ールド型上に登回し、トランスファモールドは点 成形言的名。 この時、半額は珍疑節4と的熱張 2の間にも高熱伝道位エポキシ対止の取りが充収 ans.

上記のようにこの支援所では平海体質など4は リードフレームペッドか31と同じであり、ペッドが31とその他のリードがは約一が以(以系企 足名)よりつくうれ、肉厚はペッドが31がたく

Cu - Cおよびそれらの合金を用いることができる。 場合のは62は一般に年田を用いるが保存、正接等により接合すれば接合のは62を省くことも可能である。 又然に放展8はリードフレームのベッドは下面に移合しても前にな効果がほうれる。

(耳切の効果)

第1個に示す本文明による放然を付供部別止別 年均体を置の適宜熱型気を制定したとこう従来の ものの約 1/2 にすることができた。

過回形式所(R is some) ロー腔に次式であった。

$$R_{\text{upper}} = R_{\text{tot}} (1 - e^{-t/T_{\text{tot}}})$$

 t - 100mscc (上式夕照) の町のRccomを掲定 したは果、Rccom = 1で/W(町-条件で従来 品は約 2で/W)であった。

以上のことく泊れた近点をおさえたことにより スイッチングももの時のも延長することができた。 4. 密節の世間ない前

第18ないしま36は本見明によるなお飯村編品に比別年編は日本の 3つの実施所を示したもので、それぞれの48のドールのに始うに大新師の 第48を10年の日本見明の実施的と従来的に 第48を10年の最近の世界の実施的と従来的に のまずる飲無仮付別和昇止影平等は経営の外数平 面面、放無仮平配置のよびリードフレーム平静間。 第7節は従来例の政態板付別を封止影平等は経営の のドードロ(まくを発見)に始う拡大的正常である。

1 … 好止 氏 む . 2 … 好 た 低 . 3 … リードフレーム . 3 1 … リードフレーム ペッド む . 4 … 年 時 休 臣 在 を . 5 … 半 時 休 数 子 ペレット . 7 … 金 森 む た . 6 … 熱 広 伝 板 .

